



### Belle II 実験 ARICH 検出器アップグレード のための信号読み出しASICの性能評価

<u>黒川俊輔</u>, 角野秀一<sup>A</sup>, 汲田哲郎<sup>A</sup>, 住吉孝行<sup>A</sup>, 本橋完太<sup>A</sup>, 岩城彩希<sup>A</sup>, 西田昌平<sup>C, D, H</sup>, 足立一郎<sup>C, D</sup>, 高力孝<sup>C</sup>, 松岡広大<sup>C, D, G</sup>, 宇野健太<sup>C, D</sup>, 庄子正剛<sup>C</sup>, Yun-Tsung Lai<sup>C</sup>, Eiasha Waheed<sup>C</sup>, 飯嶋徹<sup>G</sup>, 岩田修一<sup>A, I</sup>, 河合秀幸<sup>E</sup>, 川崎健夫<sup>B</sup>, 金道玄樹<sup>D, K</sup>, 田端誠<sup>E</sup>, 今野智之<sup>A, B</sup>, 小川了<sup>F</sup>, 庄司桃香<sup>F</sup>, 清野義敬<sup>J, H</sup>, 遊佐洋右<sup>H</sup>, 他 Belle II ARICH グループ

<u>都立大</u><sup>A</sup>, 北里大<sup>B</sup>, KEK<sup>C</sup>, 総研大<sup>D</sup>, 千葉大<sup>E</sup>, 東邦大<sup>F</sup>, 名古屋大<sup>G</sup>, 新潟大<sup>H</sup>, 都立産業技術高専<sup>I</sup>, 富山高専<sup>J</sup>, バージニア工科大<sup>K</sup>

第30回 ICEPPシンポジウム, 2024-02-20

#### Belle II 実験

■電子・陽電子加速器によるB-Factory実験(2019年~)@KEKつくば ●LS1終了、2024-01-29よりRun2開始



#### Belle II 実験

■電子・陽電子加速器によるB-Factory実験(2019年~)@KEKつくば ●LS1終了、2024-01-29よりRun2開始



# ARICH 検出器 (Aerogel Ring Imaging Cherenkov Counter)



### ARICHのアップグレード



2024-02-20





#### ■Belle II 実験 ●ARICH 検出器のアップグレード

■MPPC向け信号読み出し用集積回路 "TF01A64"の性能評価

"TF01A64"の概要
テストパルス・MPPC信号を用いた評価
TF01を利用した読み出し系の検証
ダークパルス分離性能



# MPPC向けASIC "TF01A64"の概要



2024-02-20

第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)

閾値調整による光子識別

■1光子信号の識別 ●閾値電圧 V<sub>th</sub>の調整(256段階)によって行う



### テストパルス・MPPC信号を用いた性能評価



# 評価手法:Threshold Scan

■波高値・ノイズの定量化 : Threshold Scan

●ASICから出力したデジタル信号をスケーラでカウント

●閾値電圧V<sub>th</sub>の変化に伴うカウント数の変化から波高値を探る手法



### テストパルスを用いたgain調整の評価



第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)

## MPPC(ダークパルス)を用いた評価

■暗箱内でMPPCに光を入射せず、ダークパルスで測定



第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)

### Gain調整機能・S/N比

#### ■Gain Step毎の相対gain(Gain 0を1とした) Ga

	MPPC 1p.e. (ch26のみ)	シミュレーション (先行研究)
Gain 0	1	1
Gain 1	1.45	1.62
Gain 2	1.75	2.03
Gain 3	1.93	2.34

#### ■S/N比

●十分にノイズを分離できることを確認

	MPPC 1p.e (ch26のみ)	シミュレーション (先行研究)
Gain 0	27	22
Gain 1	23	27
Gain 2	21	29
Gain 3	22	31



### Offset調整機能

■Offset調整機能(256段階)

- ●全64chに共通のV<sub>th</sub>を適用するための機能。
- ●一部のchのoffset変化量は十分ではないことが判明。他のサンプルも要測定。



第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)



#### ■Belle II 実験 ●ARICH 検出器のアップグレード

■MPPC向け信号読み出し用集積回路 "TF01A64"の性能評価

"TF01A64"の概要
テストパルス・MPPC信号を用いた評価
TF01を利用した読み出し系の検証
ダークパルス分離性能



### TF01を利用した読み出し系の検証



#### レーザー光による読み出し系テスト

■Hit Rate測定

- ●直径2.5mmの光コネクタに直径8mm程度のカバー。光子数/パルス ≤5に設定
- ●光子検出の基本的なセットアップを確認。





#### ■Belle II 実験 ●ARICH 検出器のアップグレード

MPPC向け信号読み出し用集積回路 "TF01A64"の性能評価
 "TF01A64"の概要
 テストパルス・MPPC信号を用いた評価
 TF01を利用した読み出し系の検証
 ダークパルス分離性能

ダークパルス分離性能の評価



ダークパルス分離性能のシミュレーション





ダブルパルスによる不感時間の評価

■不感時間の割合Dの定義  $D \equiv N \times a$ ■測定結果(V<sub>th</sub>=(波高)×80%のとき) ●(分離限界でのdigital interval) = 54.2 ± 0.01ns ●*N* = 1 Mcpsとすると  $D_{V_{th}=80\%} = 1 \text{ Mcps} \times 54.2 \text{ ns} = 5\%$  
 ・
 か射線損傷
 (室温・10年間)後
  $\geq N = O(10^3)$  Mcps/chを見込む。(先行研究) ▶不感時間はより長くなると思われる。





Analog vs digital input interval



#### まとめ

- ■ARICHアップグレード用、MPPC向けのASIC "TF01A64"の性能評価
  - ●Gain及びS/Nの評価 : 1p.e.ピークgain step 0でのS/Nは27となり、十分なノイ ズ分離を確認
  - ●Offset調整機能:変化量が不足しているチャンネルが存在
  - ●MPPCとFPGAボードを接続し、レーザー光を入射して、同時多チャンネル読み出しのセットアップを確認
  - ●ダークパルス分離性能の評価が進行中。放射線損傷のないとき、不感時間の割合はD < 5%と見積もり</li>

#### ■今後

●波形整形回路を装備したサンプルでの評価

- ●ビームテストを見据え、同時に複数のMPPCを運用し、全てのチャンネルの信 号を読み出すセットアップの構築
- ●中性子を照射したMPPCを用いたASICの性能評価
- ●シミュレーションと、次期試作の検討

# Appendix

# 光検出器MPPC

#### ■光検出器MPPC (Multi-Pixel Photon Counter)

- APD (Avalanche Photo Diode)をブレークダウン電圧以上で動作させることで 増倍率向上
- ●位置精度、検出効率向上

#### HAPDの原理

APDピクセルに加速した光子が入射 加速による増幅(1700倍)とアバラン シェ増幅(40倍)で10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>倍に



#### MPPCの原理

#### APDピクセルに光子が直接入射 10<sup>5</sup>に増幅



https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/optical-sensors/mppc/what\_is\_mppc.html

#### ARICH MPPC関連タイムライン

	ASIC		評価ボード		光検出器の選定	
2018					MPPC特性の評価 (2018年- )	
2019	回路設計・評価 (2018年10月〜2019年 - MPPC用ASICとしてのプロトタイプ - MPPCを使った際のARICHのシステム	Ξ10月) ムを構築				
2020	ASIC製作 - レイアウト設計 - チップ製作 (2019年12月~2020年10月)		回路図作成 (2020年6月~2020年8月) ボード製作 (2020年8月~2020年11月)		MPPCの中性子照射試験 (2020年2月14日-16日)	
2021	性能評価(テストパルス)(~2022年3	月)				
2022	<b>性能評価</b> - テストパルス (2022年10月~)	大研空			MPPCのアニーリング	
2023	<b>性能評価</b> - <b>MPPC接続、ダークパルス分離</b> (2023年4月~) - ASICのバグ修正				MPPCのアニーリング - PDE測定(~2023年6月)	
MPPCを用いたARICHセットアップの確立						

測定セットアップ



### **TF01A64**用評価ボード

■評価ボード 先行研究で製作 MPPC駆動電源制御用コネクタ

MPPC駆動電源接続部

MPPC接続用コネクタ ● アナログ信号入力

● MPPCへ電源供給

VO.2 170mm 210mm F01A64 READ TEST BOARD V1 電源系統(GND、±1.65V、3.0V、5.0V)

ASIC内部の信号モニタ用コネクタ

- VTH1(閾値電圧)
- TPDC(テストパルス振幅)
- MONOUT(アナログ信号)
- DMON(デジタル信号)

#### FPGA接続用コネクタ

- ASIC操作用パラメータ送信
- デジタル信号処理
- 多ch同時読み出し

**ASIC "TF01A64"** 

### テストパルスを用いた性能評価



#### 閾値電圧調整の確認

■テストパルス入力時とアナログ信号入力時に大きな差は見られない



#### Threshold Scanによる評価:Gain

■Gain調整機能:テストパルスで全64chの確認 ●Gain changeの傾きの分布(線形ではない)



### Threshold Scanによる評価

- ■全64chのCount Rateの分布
  - ●多少のばらつきはあるが、offset調整機能で対応可能



### Threshold Scanによる評価

#### ■全64chのCount Rateの分布

●Offset調整後



Threshold Scan for All Channels (tp-gain-correction\_231119)

テストパルスのS/N

■S/N:全64chの確認

●Gain stepの変化による大きな差は見られなかった(ノイズも増幅されている ため)。



#### テストパルスのGain、Offset

■Gain Step毎の相対gain (全64ch、Gain 0を1とした)



2024-02-20

### MPPC信号のGain変化









# MPPC信号のS/N

#### ■S/N比

●1p.e.ピークで(Gain step = 0でも)十分なノイズ分離を確認

●テストパルスよりMPPC信号の方が波高値が大きいためS/Nも大きい



参考:テストパルス(64ch分)



## テストパルスとMPPC信号の評価の比較

#### ■Gain Step毎の相対gain(Gain 0を1とした)

	MPPC(ch26のみ)		テストパルス( <b>64ch</b> 分)		シミュレーション	
	1p.e.	2p.e.	3р.е.	平均值	標準偏差	(先行研究)
Gain 0	1	1	1	1	-	1
Gain 1	1.45	1.45	1.49	1.54	0.08	1.62
Gain 2	1.75	1.73	1.80	1.96	0.14	2.03
Gain 3	1.93	1.89	1.93	2.27	0.21	2.34

■S/N比

●テストパルスより大きい

●但し、VRDRIVEを設定していないときの結果(設定後悪化している可能性)

		MPPC 1p.e	テストパルス(64ch分)		シミュレーション
		(ch26のみ)	平均值	標準偏差	(先行研究)
	Gain 0	27.09	11.45	1.806	~22.3
	Gain 1	23.37	12.04	1.068	~26.8
	Gain 2	20.81	12.21	1.184	~29.3
	Gain 3	21.72	12.05	1.165	~30.7
2024-	-02-20			Pシンポジウム (黒川俊輔	)

### DOUT出力の確認・One Shot

#### DOUT

●PTS (FPGA) での読み出し用出力を確認した。

●One Shot:比較器出力の信号幅を一定にする機能。約20ns幅を確認した。



第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)

#### **MPPC**に光を入射

■レーザー光入射時のThreshold Scan結果(50kHz) ●最もhit rateが高いチャンネルで、1パルスあたり光子数は最大5個程度



### MPPCに光を入射してDAQ

- ■レーザーのトリガー出力を利用してDAQ
  - ●MPPCを接続している8個のchの結果
  - ●レーザーに近いchで高いhit rateを確認できた
    - 1p.e.ピークの波高の80%、50%にVthを設定したときのhit rate比較(hdcycle=5)



第30回 ICEPPシンポジウム (黒川俊輔)

#### MPPCに光を入射してDAQ

#### ■ (ダークパルス) MPPC接続時のThreshold Scan結果

Threshold Scan for All Channels (mppc-laseroff-gain-asic01\_230911)



ダークパルス分離性能の評価



ダブルパルスシミュレーション結果

■ASICに波形整形回路が未装備の状態

●シミュレーション結果と実機測定結果の比較

![](_page_46_Figure_3.jpeg)

光によるダークパルス分離評価

#### ■TDCによる測定の結果

●光ファイバー22m接続時

●対応するAnalog Intervalは十分分離できているときの差分で算出予定

		tdchist		
⊑ 40 <u>⊢</u>	Entries	4441		
	Mean	971.6		
35	Std Dev	636.7		
F I	$\chi^2$ / ndf	93.90 / 75		
30	Prob	0.06898		
	p0	23.91 ± 1.16		
E	p1	615.2 ± 0.6		
25	p2	13.57 ± 0.77		
	p3	1.897 ± 0.521		
20				
F N				
15				
5	н. — н. —			
0 500 1000 15	2000 2000	2500		
	10010			
$1DC = 615.2 \pm 0.6 \rightarrow 118.0 \pm 0.08 \text{ ns}$				

#### 光ファイバー22mのとき(8h測定)

-

光ファイバーの長さによるダブルパルスの変化

#### ■ファイバー長さ11m→24m

![](_page_48_Figure_2.jpeg)

![](_page_48_Figure_3.jpeg)

![](_page_48_Figure_4.jpeg)

![](_page_48_Figure_5.jpeg)

### 電気信号によるダブルパルスの生成

■テスト電気信号(MPPC信号の代わり)での検証
 ●信号を分離し、片方だけをケーブルで遅延させ、再度合成
 ●短時間間隔の2デジタル信号の間隔をTDCで測定

![](_page_49_Figure_2.jpeg)

![](_page_49_Picture_3.jpeg)

### 電気信号によるダークパルス分離性能の評価

#### ■改良したDouble Pulse回路による信号の様子 ●ファンクションジェネレータから-0.3Vの方形波出力

![](_page_50_Figure_2.jpeg)

電気信号によるダークパルス分離評価

#### アナログ信号の間隔とデジタル信号の間隔

- ●V<sub>th</sub> = 波高×29.08%
- ●今後PZC回路の調整や信号幅を一定にした場合で検証予定

![](_page_51_Figure_4.jpeg)

電気信号によるダークパルス分離評価

#### アナログ信号の間隔とデジタル信号の間隔

- ●V<sub>th</sub> = 波高×29.08%
- ●今後PZC回路の調整や信号幅を一定にした場合で検証予定

![](_page_52_Figure_4.jpeg)

#### 課題:PZC回路の評価

■PZC (Pole-Zero Cancellation) 回路 ●時定数を調整→MPPC信号の信号幅を調整・アンダーシュートを軽減 ●アンダーシュートの大きさは変化せず、Offset Levelが変化したのみだった

![](_page_53_Figure_2.jpeg)

# **Threshold Scan** (gain step 1)

# テストパルスでのgain確認(gain step 1) ファンクションジェネレータ入力回数 10<sup>4</sup>回 (1000Hz)

![](_page_54_Figure_2.jpeg)

テストパルス:Offset調整の確認

■Gain Step 0と3の比較 ●傾向に大きな差は見られない

![](_page_55_Figure_2.jpeg)

### MPPC以外の光検出器候補

LAPPD (Large Area Picosecond PhotoDetectors)
 MCP-PMTの一種

●メリット

▶従来のMCPより安価▶高い時間分解能

●デメリット

>磁場による影響大
 >MPPCより低い光子検出効率(PDE)
 > charge collectionによる損傷大

![](_page_56_Figure_6.jpeg)

LAPPD-Data-Sheet-05-19.pdf (incomusa.com)

#### ARICHの構造

#### エレクトロニクスに割けるスペースは限られている

![](_page_57_Figure_2.jpeg)

シリカエアロゲルのデュアルレイヤー方式

■高角度分解能のため、シリカエアロゲルは2層構造になっている

![](_page_58_Figure_2.jpeg)

![](_page_58_Figure_3.jpeg)

![](_page_58_Figure_4.jpeg)

Two 2cm aerogel layers in focusing configuration

![](_page_58_Figure_6.jpeg)